

平成25年度登録 全5件

設定登録番号	設定登録年月日	登録名義人		登録回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称、分類(構造・技術・機能)及び説明				
		名称	住所	名称	構造	技術	機能	説明
9167	平成25年8月2日	シャープ株式会社	大阪市阿倍野区长池町22番22号	LR359B3	MOS	CMOS	マイクロコンピュータ	CMOS1チップマイコン(ARMプロセッサコアとTeakDSPコアを搭載)
9168	平成25年8月2日	シャープ株式会社	大阪市阿倍野区长池町22番22号	LR359B4	MOS	CMOS	マイクロコンピュータ	CMOS1チップマイコン(ARMプロセッサコアとTeakDSPコアを搭載)
9169	平成26年3月7日	IDEX ASA	Rolfsbuktveien 17, NO-1364 Fornebu, Norway	IXA43C EC	Bi-MOS	CMOS	その他	指紋センサ用検出回路であって、アナログフロントエンド、アナログ-デジタル変換回路、外部プロセッサに対するデジタルインタフェースを含む。
9170	平成26年3月20日	パナソニック株式会社	大阪府門真市大字門真1006番地	AN29222K	MOS	CMOS	その他	高周波スイッチ・ローノイズアンプ
9171	平成26年3月20日	パナソニック株式会社	大阪府門真市大字門真1006番地	AN29223K	MOS	CMOS	その他	高周波スイッチ・ローノイズアンプ